

|                                   |        | i      |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Nombre                            | Inicio | Ē      |
| Inicio                            | oct 20 | oct 20 |
| Planificación                     | oct 20 | nov 7  |
| Investigación preliminar          | nov 8  | nov 16 |
| Documentación de avances          | nov 17 | may 22 |
| Firmware                          | nov 17 | ene 2  |
| Diseño preliminar                 | nov 17 | nov 25 |
| Desarrollo del código             | nov 26 | ene 2  |
| Gateway                           | nov 26 | dic 14 |
| Nodo sensor                       | dic 15 | ene 2  |
| Hardware                          | ene 3  | mar 27 |
| Diseño preliminar                 | ene 3  | ene 11 |
| Diseño de esquemáticos            | ene 12 | feb 17 |
| Gateway                           | ene 12 | ene 30 |
| Nodo sensor                       | ene 31 | feb 17 |
| Construcción de prototipos        | feb 18 | mar 27 |
| Gateway                           | feb 18 | mar8   |
| Nodo sensor                       | mar 9  | mar 27 |
| Pruebas de funcionamiento         | mar 28 | abr 10 |
| Diseño de PCB                     | abr 11 | abr 19 |
| Compra de componentes             | abr 20 | abr 24 |
| Fabricación de PCB                | abr 25 | may 3  |
| Amado de PCB                      | may 4  | may 12 |
| Ensamblado final                  | may 13 | may 22 |
| Pruebas funcionales               | may 23 | may 31 |
| Confección de memoria técnica     | jun 1  | Jul 7  |
| Elaboración de presentación final | jul 8  | jul 17 |
| Redacción del manual de usuario   | jul 18 | ago 4  |
| Finalización                      | ago 19 | ago 19 |
| alización                         | 3      | ago    |